

関係各位



AEC/APC Symposium Asia 2025 Executive Committee Chair
ルネサス エレクトロニクス株式会社
情報システム統括部 製品開発支援システム部 部長 西村 英孝
AEC/APC Symposium Asia 2025 Program Committee Chair
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
技術推進室 統括部長 澁木 俊一

AEC/APC Symposium Asia 2025 スポンサーシップ・出展のお願い

拝啓 ますますご盛栄の段、心よりお慶び申し上げます。

この度、日本開催の第10回目となる AEC/APC Symposium Asia 2025 を 2025 年 11 月 25 日（火）～26 日（水）、福岡にて開催する運びとなりました。前回同様、開催形態を会場開催主体、オンライン併用のハイブリットにて開催の予定です。

AEC/APC Symposium は、1989 年以降、米国、欧州、アジアにて開催、日本では皆様のご支援を賜り、2007 年以降、隔年毎に 9 回開催の実績を上げることができ、半導体製造におけるデータドリブンな AEC/APC を中心に、最先端の半導体生産技術を議論する重要な国際シンポジウムとしての位置づけを確立することができました。

本シンポジウムは半導体製造工程制御領域のエキスパートが世界中から集まる国際会議であり、半導体生産の要となる技術情報の発信地・ネットワーキングの場として重要性を増しております。

2007 年に開催された第 1 回 AEC/APC Symposium Asia 大会では、2 日間に亘るプログラムに 8 カ国 435 名様の聴講を賜り、以降、2009 年から 2023 年まで 200 名を超える方々のご参加を頂きました。

また、スポンサーシップ（ご協賛）も第 1 回の 2007 年から多くの機関・企業様からの堅調なご支持を頂いております。

AEC/APC Symposium Asia 2025 は「Evolution of AECAPC through Fusion of Domain Knowledge and AI/ML ドメイン知識と AI/ML の融合による AECAPC の進化」をテーマに、開催場所を福岡に移して、会期を延長して 2 日間とし、デバイスメーカーの前工程はもとより、後工程及びコンテンツに深く関わっているデバイスメーカー、装置メーカー、ソフトウェアベンダ、センサー・メトロロジサプライヤなどで従事される多くの皆様のご参加を募る予定です。また、九州地区を中心とした、大学・高専の学生様等、次世代の産業界を担う若い方々にもご参加頂き、産業界と学界の接点を拡大したく思っております。

つきましては、AEC/APC Symposium Asia 2025 におきまして、何卒、貴社のスポンサーシップ（ご協賛）ならびにご出展を賜りたく、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

わが国の半導体産業の基盤強化、国際協調の推進等の一助とお考え頂き、ご協力をお願い致します。

敬具

AECAPC Symposium Asia 2025 事務局
株式会社セミコンダクタポータル
aecapc_2025@semiconportal.com

AEC/APC Symposium Asia 2025 開催概要

- 開催月日： 2025 年 11 月 25 日（火）～26 日（水）
シンポジウム開催時間（予定）
11 月 25 日（火） シンポジウム：午後 2 時～6 時（午後 6 時～8 時交流会）
展示時間：午後 2 時～6 時予定
11 月 26 日（水） シンポジウム：午前 9 時～午後 3 時 30 分
展示時間：午前 9 時～午後 2 時予定
- 会場： 福岡国際会議場 5F 国際会議室 他 5F 会議室予定
〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1
<https://www.marinemesse.or.jp/congress/access/>
- 開催形態： 会場参加主体、オンライン配信も予定
- 主催： International Symposium on Semiconductor Manufacturing
AEC/APC Symposium Asia 2025 委員会
- 協賛： 一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）
SEMI ジャパン
- 後援 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会
- Partner Conference： International Symposium on Dry Process (DPS) 2025
SWTest Asia 2025
- 参加人数： 200 名（予定）
- 参加費用（予定）：

区分	内容	金額（税込）
一般個人	早期割引（10 月 24 日まで）	33,000 円
	通常価格（10 月 25 日～）	39,600 円
学生	学生スピーカーは無料	5,500 円
団体価格	5 名様 （2025 年 10 月 24 日までの申込）	145,200 円 （1 名様あたり 29,040 円）
	10 名様 （2025 年 10 月 24 日までの申込）	264,000 円 （1 名様あたり 26,400 円）
スポンサー	招待割当分	無料

上記参加費用には、2 日間の聴講料、11 月 25 日の交流会費、11 月 26 日の昼食費、オンライン予稿集が含まれます。

AEC/APC Symposium Asia 2025 スポンサー料金と特典

	Platinum プラチナ スポンサー	Gold ゴールド スポンサー	Silver シルバー スポンサー	Bronze ブロンズ スポンサー
Sponsorship Fee スポンサー額（不課税）	¥800,000	¥500,000	¥300,000	¥100,000
AEC/APC Symposium Asia Invitation (Free) AEC/APC Symposium Asia への招待枠				
Free ticket(s) for AEC/APC Symposium Asia (Tutorial session excluded) AEC/APC Symposium Asia への ご招待人数（御社外のお客様へのご招待へご利用 いただいても結構です。）	12	7	4	1
AEC/APC Symposium Asia Website AEC/APC Symposium Asia ウェブサイト				
Company logo placed on the website ホームページでのスポンサーカンパニーロゴの記載	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Link to company website スポンサーカンパニーホームページへのリンク	Yes 有	Yes 有	Yes 有	Yes 有
AEC/APC Symposium Asia Proceedings (Download) & Brochure AEC/APC Symposium Asia 予稿集(ダウンロード資料)、当日配布資料				
Recognition of sponsorship in meeting materials along with company logo and link to company website (User would need to have Internet access when viewing the proceedings) 会議資料におけるスポンサーカンパニーロゴの表示とスポンサーカンパニーホームページへのリンク(視聴の際に要インターネット接続)	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo printed in color on the brochure on site 当日配布されるハンドアウト(または APP)上にスポンサーカンパニーロゴをカラー表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
AEC/APC Symposium Asia Screen at site AEC/APC Symposium Asia 会場でのご広告				
Company logo on the screen of interval スクリーン上にスポンサーカンパニー ロゴを表示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
Company logo poster at the Symposium Room 会場にスポンサーカンパニー ロゴポスターを掲示	Upper 上段	Middle 中上段	Lower 中下段	Lower 下段
その他 リスト提供				
参加者リスト（提供に同意された方のみ） ※ご提供するリスト情報内容（氏名、所属機関名、メールアドレス）	○	○	×	×

★AEC/APC Symposium Asia 出展

スポンサーシップと出展の場合（1 小間）（税別）	¥120,000
出展のみの場合（1 小間）（税別）	¥150,000

<お得な協賛・出展価格>

スポンサーシップと出展両方の場合は割引価格で
出展頂けます

AEC/APC Symposium Asia Committee リスト 2025 年 4 月現在

運営委員会		
委員長	西村 英孝	ルネサス エレクトロニクス株式会社 情報システム統括部 製品開発支援システム部 部長
プログラム委員会		
委員長	澁木 俊一	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 技術推進室 統括部長
副委員長	有馬 澄佳	筑波大学 システム情報系 社会工学域 講師
委員	千崎 昌彦	アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー CP マーケティング部 商品企画グループ 課長代理
	立石 幸一	アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニーCP 開発部 8 グループ マネジャー
	土山 洋史	インフィコン株式会社 セミコンダクタセグメントディレクター
	三宅 賢治	オフィス三宅 代表、先端半導体パッケージアナリスト
	森永 裕之	キオクシア株式会社 メモリ技術研究所 デジタルトランスフォーメーション技術研究開発センター スマート化技術開発部 スマート化技術第二担当 参事
	西部 泉一	ケーエルエー・テンコール株式会社 パターンニング製品技術部 リソグラフィー テクニカルエキスパート
	川岸 隆之	株式会社 KOKUSAI ELECTRIC IT 戦略本部 AI 推進部 主任技師
	田中 知哉	タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社 プロセステクノロジーセンタープロセス技術開発部 イールドマネジメント開発課 課長
	坂本 浩一	Tokyo Electron America, Inc. Marketing, DSS Business Unit, Director
	田中 尚人	東京エレクトロン株式会社 装置開発部 グループリーダー
	長嶋 一高	東芝デバイス&ストレージ株式会社 半導体事業部 先端半導体デバイス開発センター 先端半導体デバイス第一開発部 データ解析技術開発グループ マネジャー
	大石 修	日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社 デジタル事業部 インダストリアルソリューション本部 シニア・アーキテクト 担当部長
	堀本 耕	日本アイ・ピー・エム デジタルサービス株式会社 デジタル事業部 インダストリアルソリューション本部 第三 MES ソリューション部 部長 シニア・アーキテクト
	鹿子嶋 昭	株式会社 日立ハイテク ナノテクノロジーソリューション事業統括本部 デジタルサービス本部 ソリューション開発部 部長代理
	松本 剛征	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 経営企画統括部 製造企画部 アシスタントマネージャー
	柿沼 英則	Rapidus 株式会社 オペレーション本部 D/L オートメーション部 プリンシパルエンジニア
	平井 都志也	Rapidus 株式会社 オペレーション本部 D/L オートメーション部 プリンシパルエンジニア
	宮武 剛	ルネサス エレクトロニクス株式会社 プロセス生産技術統括部/プロセス装置技術部/生産性改善・予知保全課 課長
	中山 知士	ルネサス エレクトロニクス株式会社 生産本部/前工程生産技術統括部/プロセス装置技術部/モジュール技術課課長
Advisor	前川 耕司	Addison Clear Wave Coatings, Inc. Corporate Advisor, Business development